**深圳市联得自动化装备股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

证券简称：联得装备 证券代码：300545 编号：2018-001

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | █特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观  □其他 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 参与单位名称及人员姓名 | 中金公司(新加坡) Wang QI FULLRETON FUND (淡马锡控股属下全资公司) Brian Wee  FULLRETON FUND (淡马锡控股属下全资公司) Yang Zeping ROBECO(荷宝投资管理集团) Ryan Lyu |
| 时间 | 2018年1月11日 |
| 地点 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司1号会议室 |
| 上市公司接待人员  姓名 | 董事会秘书:钟辉 技术策划部总监:胡金 证券事务代表:杨晓芬 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 一、董事会秘书钟辉先生简要介绍公司基本情况 二、互动交流   交流问题如下：  **Q1:最近公司的组织架构有做调整,具体有哪些?**  A1:公司的组织架构主要是针对产品线和项目做了相关分类,通过设立事业部分成利润中心。这样做了细分以后，我们会更重视个人的产出及作为绩效标准。  **Q2:公司主要竞争对手有哪些?公司有哪些优势?**  A2:公司主要竞争对手以日韩企业为主,如日本东丽、芝浦，韩国三星、新都等。和他们竞争相比，我们的性价比更高，售后服务响应速度更快，交货周期短，而且更具有地缘优势。  **Q3：现在OLED 技术应用十分热门，那么公司的OLED 设备与之前的LCD设备相比，在定价上会有很大差异吗？**  A3：是的。就设备价值量而言，OLED 设备差不多是LCD设备的2-3倍，我们也会基于这个标准，作出与之相应的定价区间。  **Q4：公司2017年半年度末的研发费用就基本超过2016年度全年度的研发费用，请问这是什么原因？**  A4: 研发费用的差距表现的这么明显的原因,主要是2016年度下游客户的投资意向放缓,绝大数客户在A客户出新产品前处于观望等待阶段,当新产品出现,进而需要新技术和新设备的更新时,中下游客户的投资扩大,那么我们相应的就会增加研发费用,以配合客户开发新技术及新产品。这也正是我们这个行业的典型特点，就是先有市场、再有技术，我们也是为了满足新的市场需求，就会投入大量研发资金紧跟潮流去开发新的技术。  **Q5：公司设备整线的主要工序流程是怎么样的?**  A5:公司的设备整线主要经过光学技术的贴合及清洗,通过驱动IC、导电胶、连接主板PC，然后邦定、检查效果（检测）将水汽静电隔离，进行外观检测，接着LTP背光，in-cell触控功能、OCA贴合，贴合后检测效果，进行点灯检测。一系列的主要工序均是在高精度、高速度、高自动化的整线中完成，体现公司在技术整合方面的实力与优势。  **Q6：公司的柔性AMOLED贴附产品已经是达到怎样的指标,可以实现量产了吗?**  A6: 公司的柔性AMOLED贴附目前产品的适用范围在1-8inch,节拍达到3.5秒,精度达到±50μm 。就技术水平而言，这个柔性AMOLED贴附现在完全可以量产，我们在2017年全触展上也对这个新产品做了展示。   **Q7：公司旗下的子公司主要从事生产同类设备吗？**  A7：公司目前共有4家子公司，不包括2017年投资收购的台湾企业华洋精机股份有限公司，目前双方股权尚未完成交割，但是实际上已有相关业务往来及配合。子公司主要从事设备生产，主要服务于扩大公司产能。2017年年底公司公告披露的关于全资子公司东莞联鹏对外投资的事项，是公司扩大生产、建设生产基地意向的体现。日本子公司主要从事偏贴设备的研发，与公司的研发团队实现互补。通过整合公司的自动化技术及日本子公司在柔性领域的高阶研究，更好地促进贴附设备的开发。同样，通过整合华洋精机的算法、光学检测技术与公司自动化技术结合也使得公司自主开发检测设备成为可能，公司未来的发展前景也更为广阔。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2018年1月11日 |